## 鍋屋バイテック





## 半導体前工程装置での課題解決

8月23日~8月27日15:00まで 弊社ラボスペースにて展示しております

- ① カップリング関係
- ② 特殊ネジ
- ③ 直線サポート
- ④ 高性能グリッパ
- ⑤ IOT (ハンドル自動化ユニット)





























